

LYYP いけうち



[Couverture de la pulvérisation]

• Application de pulvérisation pour les procédés de fabrication de semi-conducteurs, pulvérisation à très faible volume pour les procédés de fabrication dans l'industrie pharmaceutique, pulvérisation de produits chimiques pour les traitements de surface dans les aciers.

(Code de débit de
seulement 02, 035 et 04)

[Remarque] L'aspect et les dimensions peuvent varier légèrement en fonction des matériaux et des codes des buses.

Remarque: Les buses de la série LYP sont garanties pour des angles de pulvérisation compris entre - 5° et + 10° par rapport à l'angle nominal et pour des débits de pulvérisation de +/- 10% par rapport au débit nominal sous pression standard

*Lorsque le code du débit de pulvérisation est de 035, la description de la buse est 1/8MLYYP035PVC (Moulé par injection).

Figure 1 consists of three vertically stacked graphs showing the ratio of coverage (%) on the y-axis (0 to 150) versus the distance from the central pulverization line (mm) on the x-axis (-200 to 200). Each graph corresponds to a different pressure: 0.01 MPa (top), 0.015 MPa (middle), and 0.02 MPa (bottom). The curves show a central peak at 0 mm, with secondary peaks around ±100 mm. The coverage increases with pressure, with the 0.02 MPa curve reaching a maximum coverage of approximately 100% at the center and secondary peaks. A schematic diagram at the top shows a conical spray pattern with a height of 75 mm.

Rapport entre la pression et la couverture de la pulvérisation.